

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 167408

@Int Cl∵	•	識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和61年(1986)7月29日		
B 01 D	13/04 53/22		Q = 8314 = 4D B = 8314 = 4D					
C 08 J	5/18	CFH	8115-4F					
∥ B 29 C	41/12		7446-4F					
	41/42		7446-4F					
B 29 K	83:00		4F					
B 29 L	7:00		4F	審査請求	未請求	発明の数 1	(全4頁)	

匈発明の名称 シリコーン薄膜の製造法

②特 願 昭60-8485 ②出 願 昭60(1985)1月22日

砂発 明 者 田 辺 恒 彰 富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内砂発 明 者 鈴 置 一 紘 守山市小島町515番地 旭化成工業株式会社内

⑪出 願 人 旭化成工業株式会社 大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

明細 書

1. 発明の名称

シリコーン薄膜の製造法

2. 特許請求の範囲

常温加硫型シリコーン溶液を、酸溶液に溶解せず、かつその臨界表面張力がシリコーン溶液の溶媒の表面張力より1 8 dyn/cm以上大きい高分子フィルム上に流延し、シリコーンを硬化させた後、高分子フィルムを溶解する溶媒に高分子フィルムを溶解させることを特徴とするシリコーン薄膜の製造法

3. 発明の詳細な説明

〔産薬上の利用分野〕

本発明はシリコーン薄膜の製造法に関するものである。さらに詳しくいえば、本発明は酸素濃縮膜等ガス分離膜として用いた場合に、高い透過速度と分離性能を持つ、ピンホールのない、0.1~10μの膜厚のシリコーン薄膜の製造法に関するものである。

〔従来の技術〕

シリコーンは現在工業的に生産されている重合 体の中では気体透過係数が最も大きく、シリコー ン薄膜を気体分離腹に応用する研究が多数提案さ れている。気体分離膜の重要な特性として透過速 度と分離係数があり、分離係数は膜の素材によつ て一義的に決まるが透過速度は膜厚の逆数に比例 するため、膜厚はできる限り薄いことが望ましい。 高分子薄膜の製造法にはプラズマ重合法、真空蒸 着法、水面展開法、溶液塗布法等いくつかの方法 があるが、前二者は原理上シリコーンへ応用する ことは困難である。水面展開法は古くから提案さ れ、多くの重合体に適用されているが、一般に再 現性に乏しく、またその理論的裏付けが確立され ていないため、春媒、農度、水温、添加物等の最 適条件が重合体の種類によつて異り、シリコーン では未だ成功していない。

・ 落被 塗布法は 溶媒に 溶解さえすればいかなる重合体にも応用できるきわめて簡便な 方法であるが、この方法を10 μ以下、 特に 1 μ以下の薄膜の製造に応用した場合には、 ピンホールが生成したり、

また薄膜と基板との剥離が である等の問題が あつて、再現性良く得られる。厚には限界があった。

[発明が解決しようとする問題点]

本発明の目的は、0.1~10 gの任意の膜厚に 制御された均一な膜厚を持ち、ピンホールのない シリコーン薄膜を簡便な方法で再現性良く製造す る方法を提供することである。

[問題点を解決するための手段]

ばシリコーン溶液はペースフイルム上でよく広がるはずである。実際「がrcよりわずかに小さい溶 族を用いると、10gより厚い膜厚のシリコーン 膜を得ることができる。しかし数 g あるいはそれ 以下の膜厚のシリコーン膜の作成を試みた場合に は、rcーr < 1 8 dyn/cm の条件ではピンホールが きわめて生成しやすく、再現性良く溶膜を得るこ とはできなかつた。

好適に用いられるシリコーンの溶媒として、ベンタン(r = 1 6 0)、ヘキサン(r = 1 8 4) 等の脂肪族 炭化水素、ジエチルエーテル(r = 1 7.0)等の脂肪族 エーテル、トリエチルアミン(r = 2 0.8)等の脂肪族 アミン等を挙げることができる。またこれらの溶媒の混合物、さらに他の溶媒にこれらの溶媒を混合した混合溶媒を用いることもできる。

通常の常温加強型シリコーンは芳香族炭化水業等、 r の大きな溶媒の溶液として市販されていることも多いが、この場合にはこれを r の小さな溶 媒で希釈して用いることができる。 すなわち本発 常温加硫型シリコーン溶液を、該溶液に溶解せず、かつその臨界表面張力がシリコーン溶液の溶媒の表面張力より1 8 dyn/cm以上大きい高分子フイルム上に流延し、シリコーンを硬化させた後、高分子フイルムを溶解させることを特徴とするシリコーン海膜の製造法に関する。

本願でいう薄膜は膜厚 0.1~1 0 μのものをいい、好ましくは 0.1~数 μ、さらに好ましくは 0.1~10 μの膜をいう。

本発明で用いる常温加硫型シリコーン溶液の溶 供としては、その表面没力(rが、流延に用いる高 分子ペースフイルムの臨界表面设力(rc)より18 dyn/ca以上小さいものを用いる必要がある。表面 張力の小さい溶媒を用いることにより、流延した 際、ペースフイルム上でのシリコーン溶液の広が りが良くなり、その結果、得られるシリなん 腹の欠陥を著しく少くするとともに、欠陥な 達できる限界膜厚を小さくすることができる。

原理的には rcより小さい r を有する溶媒であれ

シリコーン溶液の濃度は特に限定しないが、0.1 ~10重量%程度のものが使用できる。

こうして得たシリコーン溶液をペースフイルム上に流延し、溶媒を蒸発させた後架橋する。流延厚みは所望するシリコーン海膜の膜厚と溶液濃度から設定すれば良い。また架橋条件は用いたシリコーンの種類によつて異なり、それぞれ適切な温度、湿度、時間で架橋される。

ペースフイルムとしては、表面が平滑であること、シリコーン溶液の溶媒に不溶であること、およびシリコーン溶液の溶媒の表面張力より 1 8 dyn/cm 以上大きい臨界表面張力を持つことが必要である。

このようなペースフイルムとして好適に使用できるものとして、ポリアクリロニトリル(rc = 4 4 dyn/on)、ポリカーポネート(rc = 4 5 dyn/on)、ポリスルホン(rc = 4 1 dyn/on)、等を挙げることができる。

こうしてペースフイルム上に形成されたシリコ ーン薄膜から、ペースフイルムを密解する器 鉄を 用いてペースフィルムの ではなり、ペースフィルムの ではなり、ペースフィルム ではなれたシリコーン薄膜を上で、一次ではないで、 に受けると単離されたシリコーン薄膜が一部で、 で、あるいは溶血が不便になることが多った。 り、破れたりして取扱いが不便になが多った。 これをさけるための一つの方法として、ペースフィルムを溶解で、ペースフィルムを溶解、 のみ接触させて、ペースフィルムを溶解、 除去する。

たとえば、ペースフィルム上に形成される密媒を、ペースフィルムを存得かせて、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、その密度がペースフィルムの密度がペースフィルムの密度がペースフィルムの密度がペースフィルムの密度がペースフィルムの密度がペースフィルムの密度がペースフィルムの密度がペースフィルムの密度がペースフィルムの密度がペースフィルムの密度がペースフィルムの密度がペースフィルムの密度がペースフィルムの密度がペースフィルムの密度がペースフィルムの密度、ペースフィルムの密度、ペースフィルムの密度、ペースフィルムの密度、ペースフィルムの密度、ペースフィルムの密度がペースフィルムの密度がペースフィルムの密度、ペースフィルムの密度、ペースフィルムの密度、ペースフィルムの密度、ペースフィルムの密度、ペースフィルムの密度、ペースフィルムの密度、ペースフィルムの密度、ペースフィルムの密度、ペースフィルムの密度、ペースフィルムの密度、ペースフィルムの密度、ペースフィルムの密度、ペースフィルムの密度、ペースフィルムを発展している。

媒を挙げることができる。

また、しわ、破損せずシリコーンフイルムを単離する別の方法として、ペースフイルム上に形成されたシリコーン薄膜を枠に固定して群鉄中に浸漬する方法を採用することもできる。この方法を用いる場合には、ペースフイルムを溶解する溶鉄としては何を用いてもよいが、シリコーンを膨慢被強度の低下を防ぐため、架橋シリコーンを彫過させないものを使用することが好ましい。

〔寒施例〕

次に実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの例によつてなんら制限されるものではない。

実施例 1

ポリアクリロニトリルフイルム(膜厚 2 5 μ)

またペースフイルムを格解する辞典としては、 果橋シリコーンを彫調させず、表面張力の大きな ものが好ましい。そのような辞典を用いれば、ペ ーズフイルムが番解・除去されて得られたシリコ ーン薄膜が安定に番葉上に浮き、後の取扱いが容 易である。

ペースフイルムを溶解する容鰈の例として、ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミド、N,N - ジメチルホルムアミド、N - メチルピロリドン、ヘキサメチルリン酸トリアミド等の個性溶

上に常温加碳型シリコーンの 0.5 重量%のヘキサ ン溶液(30重量%トルエン溶液として入手した トーレシリコーン (株) PRX-305'をそのままへキ サンで60倍希釈したもの)を50μの厚さに流 延した。これを一昼夜室温で放置してシリコーン を硬化させた後、シャーレ内に入れたジメチルス ルホキシドの表面に、ポリアクリロニトリルフィ ルム面が下になるように静かに浮かべた。約2時 間後、ポリアクリロニトリルフイルムは完全に裕 **解して下に沈み、シリコーン薄膜だけが残つた。** この上にポリオレフイン系多孔膜(組化成(株)ハ イポア 1000) を静かに乗せ、引き上げることによ りシリコーン薄膜を多孔膜上に転写した。この多 孔膜上に乗つたシリコーン薄膜の酸素及び窒素の 気体透過速度を差圧 2 kg/cm², 温度 2 5 ℃で測定し たところ、 $Qo_2 = 1.2 \times 1~0^{-3}$, $QN_2 = 0.57 \times 10^{-3}$ (それぞれcm/cm/cmHg·sec)、透過速度比α $(O_z/N_z) = 2$ I であつた。この透過速度比はシリ コーンゴムの文献値と一致し、得られたシリコー

ン薄膜にはピンホールがないことが証明された。

またシリコーンゴムの酸素 数の文献値 PO_{n} = 6×10^{-9} cal·cal·cal·cal·g·s $\gtrsim c$ から、このシリコーン薄膜の膜厚は 0.5μ と計算される。

実施例2~5および比較例1~3

実施例1と同様な操作で、シリコーン溶液の溶 媒、優度、ペースフイルム、およびペースフイル ムの溶媒を種々変化させて、シリコーン薄膜を作 成し、気体透過速度を測定した。その結果を表1 に示す。これらの結果より、ペースフイルムの臨 界表面張力(rc)とシリコーン溶液の溶媒の表面張 力(r)の差が19 dyn/ca以上のものは、酸素と窒素 の透過速度比が20以上でありピンホールのない シリコーン薄膜が得られるが、rc-rが18 dyn /cm 未満のものではピンホールが生成しているこ とがわかる。

以下念句

表 1

	シリコーンの溶媒	表面張力 7 (dyn cm	シリコー 流延厚 ン濃度 (重量%) (A	ペースフイル	臨界表面 張力 yc yc-y	ペースフイ	シリコーン薄膜				
							がよの密集		Qo,	膜厚	
				(д	(注1)	(dyn ch	(dyn cm)	(往2)	$a(O_2/N_2)$	(注3)	(山(往4
実施例 1	n - ヘキサン	1 8. 4	0. 5	. 5 0	PAN	4 4	2 5. 6	DMSO	2 1	1. 2 × 1 0 ⁻³	0. 5
奥施例 2	ベンタン	1 6. 1	0. 5	3 0	PAN	4 4	2 7. 9	DMSO	2 0	1. 9 × 1 0 ⁻³	0. 3
実施例 3	ジエチルエーテル	1 7. 1	1. 0	3 0	PAN	4 4	2 6. 9	DMSO	2 1	1. 3 × 1 6 3	0. 5
実施例 4	ベンタン	1 6. 1	0. 5	5 0	PSF	4 1	2 4. 9	DMF	2 0	1. 1 × 1 0 0	0. 5
実施例 5	シクロヘキサン	2 5. 0	1. 0	5 0	PAN	4 4	1 9. 0	DMSO	2. 0	0. 7 × 1 0 3	0. 9
比較例 1	四塩化炭素	2 6. 8	1. 0	5 0	PAN	4 4	1 7. 2	DMSO	1. 3	9 × 1 0 - 3	ピンホール
比較例 2	クロロホルム	2 7. 2	1. 0	5 0	PAN	4 4	1 6.8	DMSO	. 1. 1	1 7 × 1 0 4	ピンホール
比較例3	トルエン	28.5	1. 0	5 0	PAN	4 4	1 5.5	DMSO	1. 0	2 6 × 1 0 ⁻³	ピンホール

注1 PAN:ポリアクリロニトリル,PSF:ポリスルホン

注2 DMSO: ジメチルスルホキンド, DMF:N,N-ジメチルホルムアミド

往3 单位 : cm² / cm² • cm Hg • sec

住4 シリコーンの酸素透過係数 Poz = 6 × 1 0⁻⁶ cm² cm²cm/cm² gsec と Qoz の値から計算

特許出顧人 旭化成工業株式会社